



*Ministero
dello Sviluppo Economico*



HUAWEI



*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*

PROGETTO TALENT LAB - SEEDS FOR THE FUTURE 2016

Huawei, azienda leader nelle soluzioni di Information e Communication Technology (ICT), ha avviato, d'intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ed il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), un programma annuale di tirocinio ("Talent Lab - Seeds for the Future") presso il suo quartier generale in Cina.

Il programma è riservato a quindici laureandi italiani con un percorso di studio focalizzato su tecnologia e innovazione e ha l'obiettivo di promuovere il merito e l'eccellenza tra gli studenti del settore ICT, focalizzandosi non solo sugli aspetti formativi ma anche sull'applicazione concreta nel mondo industriale, grazie al coinvolgimento di alcune aziende.

A chiusura del programma ogni laureando parteciperà a un seminario di aggiornamento organizzato dal MISE sui temi affrontati nel corso del programma di tirocinio; realizzerà quindi un case study focalizzato su una delle aziende coinvolte, per la quale identificherà i possibili fabbisogni di innovazione.

Programma di training Huawei

Il progetto Talent Lab - Seeds for the Future 2016 si svolgerà nel mese di gennaio 2016 presso le sedi di Huawei in Cina e offrirà un ampio portafoglio di programmi di formazione di alto livello.

Le metodologie formative comprenderanno lezioni in classe, esercitazioni pratiche, formazione multimediale e simulazioni di *problem solving*.



*Ministero
dello Sviluppo Economico*



HUAWEI



*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*

I programmi di formazione Huawei sono progettati e sviluppati sulla base di analisi di mercato e dei requisiti degli studenti e dovranno includere tra i principali contenuti:

- tecnologie di reti wireless GSM / GPRS, EDGE, WCDMA, CDMA2000, EVDO, TD-SCDMA, e LTE;
- tecnologie core network UMTS, GSM, GPRS, CDMA, NGN, switch tradizionali e IMS;
- tecnologie di reti ottiche, inclusi una serie di prodotti e sistemi completi di gestione della rete (NMS) nelle quattro aree chiave di lungo raggio e metro WDM, piattaforme di trasmissione multiservizio, sistemi di trasmissione ottica intelligente e SONET;
- tecnologie di reti di accesso. Huawei offre programmi di formazione su prodotti di accesso in fibra ottica e rame, tecnologie hotspot quali "la sostituzione di fibra ottica per cavi in rame", "l'accelerazione della banda larga", "triple-play", e "IPTV";
- tecnologie innovative relative a Cloud Computing e Internet of Things.

Modalità di partecipazione e selezioni

Per partecipare alle selezioni è possibile inviare la propria candidatura collegandosi al sito internet dedicato al programma di formazione www.talentlab.it e [compilare il modulo di iscrizione](#) online entro il **27 novembre 2015**.

Il bando di concorso per la partecipazione al progetto Talent Lab - Seeds for the Future 2016 è rivolto agli studenti che rispondono ai seguenti requisiti:



*Ministero
dello Sviluppo Economico*



HUAWEI



*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*

- Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea
- Appartenenza a una facoltà di Ingegneria delle Telecomunicazioni, Informatica o Elettronica
- Iscrizione al 2° anno di laurea specialistica
- Conoscenza della lingua inglese certificata, livello minimo B2 comprovato da certificato Toefl (punteggio minimo 105) o equivalente.

Al fine di selezionare i candidati, è stato costituito un Comitato Guida paritetico composto da Huawei, MISE e MIUR che provvederà collegialmente a identificare i 15 laureandi e ad associarli alle imprese dove verrà effettuato il case study.

Gli studenti che intendano candidarsi dovranno presentare insieme alla domanda di candidatura acclusa al presente bando, una motivation letter in lingua inglese (massimo una pagina) e almeno una lettera di supporto di un accademico o di una persona rilevante nel settore pubblico e/o imprenditoriale.

Trattamento dati personali

Il Titolare del trattamento dei Dati Personali è Huawei Technologies Italia S.r.l., con sede in Via Lorenteggio n. 257, Torre B, 20152 Milano, Italia. E' possibile inviare qualsiasi comunicazione o atto ufficiale presso il Dipartimento Legale, (all'indirizzo email dataprotection@huawei.com) che é stato nominato responsabile del trattamento anche per consentire agli interessati di esercitare i diritti riconosciuti, ai sensi del Decreto Legislativo n.196/2003 - Art. 7.